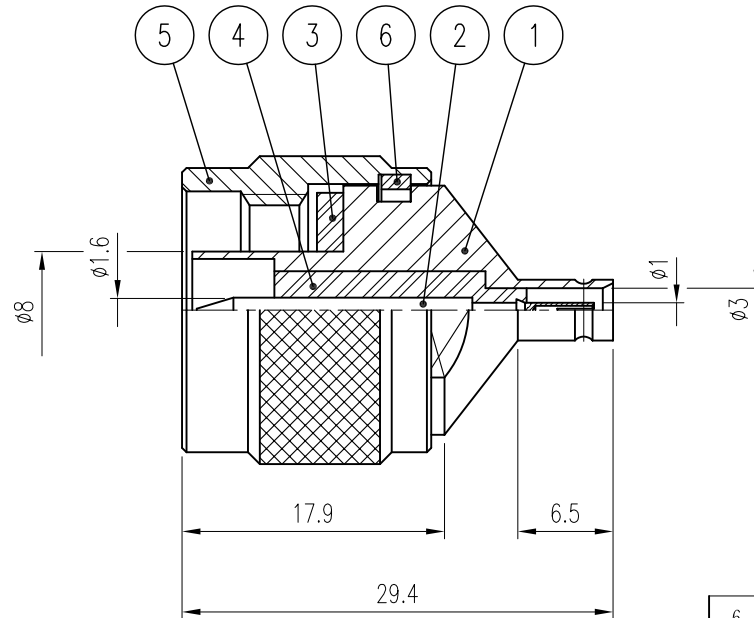


가공 ST											수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일	
ST(기준)										△					
ST(개선)										△					



6	SPRING RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00020-135/1 (R8001)
5	COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00059-15/1 (K8008)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DAI00038-N/1 (HA097)
3	GASKET	1	SILICON		DGK00013-N/1 (G8001)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00063-1345/1 (EA079)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00065-135/1 (DA079)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2000. 2. 22.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
재질	감도			도명 1.0/2.3 DINJ-NP		
	채도					
열처리	작성부서 연 구 소			A4 도번 AD00117-7/1		
보호피막처리	적도	NS	단위	mm	총량	—
						K361-792-000